

2023年3月9日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所
代 表 者 代表取締役 櫻井 孝充
 社長執行役員
(コード番号: 7266 東証プライム・名証プレミア)
問 い 合 せ 先 グローバル経営事業本部 井上 達嗣
 執行役員
T E L 0 5 6 8 - 6 7 - 1 2 1 1

パラ陸上・山下千絵選手とのスポンサー契約締結のお知らせ

当社は2023年3月8日、パラ陸上の山下千絵選手とのスポンサー契約を締結いたしました。

山下選手は国内の下腿義足スプリントにおいて次世代エースとして今後のさらなる活躍が期待されております。また、小学校の体験授業やトークセッションのパネラーなど、積極的に社会貢献活動にも取り組む姿勢に共感し、今回の契約に至りました。

IMASENグループの今仙技術研究所では「カーボン製スポーツ用義足板バネ」の研究開発に注力しており、板バネの開発でご協力をいただいている、公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンター所属の臼井二美男氏より山下選手をご紹介いただき、今仙製の板バネをご使用いただくこととなりました。

IMASENグループでは、これまでも陸上競技用義足の開発や販売を通じてパラスポーツへの貢献に努めてまいりました。今後も山下選手への精力的なサポート等、パラスポーツ振興に取り組んでまいります。

■経歴

やました・ちえ（1997年7月13日生まれ）
神奈川県出身 法政大学スポーツ健康学部卒 SMBC日興証券所属

2018年 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 100m 3位・200m 優勝
2019年 第30回日本パラ陸上競技選手権大会 200m 優勝
2019年 ジャパンパラ陸上競技大会 100m 2位・200m 優勝
2020年 日本パラ陸上競技選手権大会 100m 2位
2021年 ジャパンパラ陸上競技大会 100m 2位・200m 優勝



以 上